散热膏(导热膏)
Heat Sink Paste

用　　途

- 帮助降低发热组件温度，或是加强导热传热的应用。
- 可应用于 5G、电动汽车、晶体管、温控设备、CPU....等各类产品中。

特　　点

- 优异的热传导系数。
- 涂抹性滑顺、附着性优良。
- 长时间使用也不容易变干。

特　　性

型　　号	AK-145	AK-780	AK-572	AK-733★	AK-429	AK-100
材　　质	非硅	非硅	硅	硅	硅	硅
颜　　色	灰色	白色	白色	白色	白色	白色
比　　重	2.5	3.26	2.5	2.7	2.4	2.3
耐　　温	110°C	150°C	200°C	250°C	220°C	200°C
热传导系数 (W/mK)	20.0	6.5	4.0	2.0	1.05	0.63
包装重量	1KG	1KG	1KG	1KG	1KG	1KG
保存方式	25°C 6个月	25°C 6个月	2~13°C 12个月	25°C 12个月	25°C 6个月	25°C 6个月

★*AK-733：UL 认证申请中。*

注 意 事 项

- 膏体若有分层现象，须先均匀搅拌再使用。
- AK-572 须以冷藏方式保存，使用前请于室温(@14°C~34°C)回温 1-2 小时后，即可使用，未使用完的产品，请务必当天进行冷藏保存。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976